

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

02-122072

(43) Date of publication of application: 09.05.1990

(51)Int.CI.

C23C 14/34

(21)Application number: 63-

(71)Applicant: TOYOBO CO LTD

274212

(22)Date of filing:

29.10.1988 (72) Inventor: KANBE HIDEOMI

**MASUDA TAKASHI** 

# (54) PRODUCTION OF TARGET FOR SPUTTERING AND THIN FILM, AND OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce a target enabling easy film formation by DC sputtering by incorporating a specified amt. of one or more kinds of elements selected among P, As and Sb into an Si-based target for sputtering.

CONSTITUTION: One or more kinds of elements selected among P, As and Sb are incorporated into an Si-based target for sputtering by 0.0001-1.0 atomic% to obtain a target enabling easy film formation even by DC sputtering. By using this target, a thin film useful as the protective coat of an optical recording medium is formed.

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

11 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-122072

5 Int. Cl. 5 C 23 C 14/34 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月9日

8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全3頁)

図発明の名称

スパッタリングターゲットおよび薄膜の製造方法および光記録媒体

②特 願 昭63-274212

顋 昭63(1988)10月29日 22出

饱発 明 者 神戸

秀 臣

尚

滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社総合

研究所内

饱発 明 者 增 田

滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社総合

研究所内

勿出 顋 人 東洋紡績株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

屷 和日 揕

1. 発明の名称

スパッタリングターゲットおよび薄膜の製 造方法および光記録媒体

2 特許初求の範囲

(I) SIを主成分とするスパッタリングターゲ ットにおいて、P、As、Sb の元素から選ばれた 一種また二種以上の元素が、該ターゲット中に 0.0001~1.0原子%の範囲で含まれてい ることを特徴とするスパッタリングターゲット。

② 讃求項(1)のスパッタリングターゲットを用 いてS!含有薄膜をスパッタリングにより製造す ることを特徴とする膵膜の製造方法。

(3) 請求項②の方法によって得られたS」含有 の薄膜を支持体上に有することを特徴とする光記 錄媒体。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、SIを主成分とするスパッタリング

に好適なターゲットと該ターゲットを用いての薄 膜の製造方法および、該薄膜を支持体上に、誘電 体終およびまたは保護膜として設けた光記録媒体 に関する。

(従来の技術)

光により情報を再生しまたは記録、再生する機 能を行する材料、例えばTB 等からのカルコゲナ イド化合物や、T.F.C.等の滑土類と遷移金属の合 金を用いての光記録媒体が近年盛んに開発されて いるが、該材料は酸化され易く、耐酸性に劣る欠 点を行しており、これら材料からの記録薄膜を保 護するための透明薄膜を記録薄膜上に設ける等の 技術が開発されている。例えば特公昭 82-27 458号公根に明示されている。またこれ等光記 録媒体以外の分野においてもS」を主たる成分と する薄膜の利用が盛んである。これらSiを主成 分とする、またはSIを含有する酸を製造するに は、CVD法、スパッタリング法等の成膜法が知 られている。

(発明が解決しようとする課題)

### (課題を解決するための手段)

本発明は、SI主体の、またはSI含有の薄膜をスパッタリングにより成膜するとき、直流でも 放電可能なすぐれたターゲットと該ターゲットを 切いての成膜におよび、該成膜により得られた薄

SI主体膜の機能的特性を損うことになる、例えばもろくなる、耐性に悪影響を及ぼす等の難点を有することになる。

本発明のSI合有薄膜としては、例えばSIとP、As、Sbの一種または二種以上の元素からなるもの、さらにはSiaNaに、SiOaに、SiCに 各々、P、As、Sbの一種または二種以上の元素が合有されたもの、等が挙げられる。

#### (実施例)

ターゲットとして表ーIに示した置Pを含有せしめたSiの各ターゲットを用い、スパッタガスとしてAr70vol%とNa30vol%の混合ガスを用いて、反応性道流マグネトロンスパッタリングを行った。また、安定なSiaN4 主体膜が得られる条件においては、該膜を、ポリカーボネートの支持体上にToFaCu膜を形成した円形板のToFaCu膜上にSiaN4 主体膜として形成して光記録媒体を得た。

放光記録媒体上の保護膜としてのStaN4 主体膜の所見を装一工に示す。

膜を支持体上に設けた光記録媒体を提供するものである。

すなわち水焼明は、SIを主成分とするスパッタリングターゲットにおいて、P、As、Sbの元素から選ばれた一種また二種以上の元素が、該ターゲット中にO.OOI~I.O原子%の類で含まれていることを特徴とするスパッタリングによりのSI含行薄膜をスパッタリングによりであることを特徴とする光記録媒体である。

本発明のSIを主成分とするスパッタリングターゲットにおいて、含有せしめる元素としては、P、As、Sb が好ましいものであるが、中でもPが特に好ましく、またこれら元素の一種またはご配以上の含有限としては、0.001~1.00原子%であり、0.001%未満では本発明の目的に合致せず、また1.0%を超えるときは、

表- I

P含勋 (原子%)	ガス圧力 (m,torr)	放電 安定性	光記録媒体上の保護膜所見
0.000005	1	放電せず	<b>∠</b>
	10	不安定	V
0.00001	1	不安定	V
	10	不安定	V
0.00005	1	不安定	V
	10	安 定	特記なし。
0,0001	1	安 定	特記なし。
	10	安 定	特記なし。
0.0500	1	安 定	特記なし。
	10	安 定	特記なし。
1.0	1	安 定	特記なし。
	10	安 定	特記なし。

#### (発明の効果)

薄膜として種々用途に有用なSI主体の薄膜をスパッタリングにより成膜せんとするとき、本発明の特定の元素を含有せしめたSI主成分のター

ゲットは、直流スパッタリングにおいても容易に、成膜しうるターゲットであり、かつこのターゲットを用いることにより、得られる薄膜は、光記録媒体の保護膜等としても有用であることが判った。

特許出願人 東洋紡績株式会社